

Таблиця 1. Розташування шарів плати

Поз.	Найменування	Товщина, мм		
1	Top Layer	0,035мм		
2	FR4	>0,3мм		
3	GND	0,035мм		
4	FR4	0,8мм		
5	VCC	0,035мм		
6	FR4	>0,3мм		
7	Bottom Layer	0,035мм		

- * Розміри для довідок.
- 1. Крок координатної сітки 0,1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 25 кроків.
- 2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. III група жорсткості.

Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.

- 3. Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою. Ширина провідників 0,15 мм.
- 4. Плату виготовити комбінованим позитивним методом по ОСТ5-9707-88.
- 5. Покрити сплавом Розе чистий ТУ 6-09-4065.
- 6. Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 2 (арк.2).
- 7. Параметри отворів наведені у таблиці 3 (арк.2).

					ДК41.758726.001						
							M.	Маса	Μαсштαδ		
Зм	Арк.	N докум.	Підп.	Дата			23z	1:1			
Розроб.		Білаш Б.О.			Плата друкована	 0					
Перев.		Адаменко І.О.			, 3						
Т. контр.						Арк. 1		Аркуш	ıiβ 2		
					Склотекстоліт	КПІ ім. І.Сікорського,					
Н.	контр.				FR4-4-35-1,5 FOCT 10316-78		ФЕЛ, КЕОА, гр.ДК-41				
За.	тв.	Антонюк O.I.									